

Sumário

| | |
|--|-----------|
| Capítulo I – Metodologia de desenvolvimento | 7 |
| 1. Introdução | 7 |
| | |
| Capítulo II – MCU MSP430 | 8 |
| 1. Introdução | 8 |
| 2. Principais características | 8 |
| 3. Arquitetura do MSP | 9 |
| 4. A pinagem do microcontrolador | 10 |
| 5. Entendendo a nomenclatura utilizada | 10 |
| 6. O IAR IDE | 11 |
| 7. Criando um projeto | 11 |
| 8. Registradores | 15 |
| | |
| Capítulo III – Programação em Assembly | 16 |
| 1. Introdução | 14 |
| 2. MOV | 14 |
| 3. Comentários | 21 |
| 4. ADD | 21 |
| 5. SUBC | 23 |
| 6. AND | 25 |
| 7. XOR | 26 |
| 8. BIC | 27 |
| 9. BIS | 28 |
| 10. BIT | 29 |
| 11. RLA | 30 |

| | |
|---------------------|----|
| 12. RRA..... | 31 |
| 13. RLC..... | 32 |
| 14. RRC..... | 33 |
| 15. JMP..... | 34 |
| 16. CMP..... | 35 |
| 17. CALL e RET..... | 37 |
| 18. INC..... | 38 |
| 19. INCD..... | 39 |
| 20. DEC..... | 40 |
| 21. CLRC..... | 41 |
| 22. CLRN..... | 41 |
| 23. CLRZ..... | 41 |
| 24. SETC..... | 42 |
| 25. SETN..... | 42 |
| 26. SETZ..... | 42 |
| 27. JZ..... | 42 |
| 28. BR..... | 43 |